PAT-NO:

JP363020490A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63020490 A

TITLE:

METHOD FOR CLEANING FILM FORMING APPARATUS

PUBN-DATE:

January 28, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAKADA, RENPEI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOSHIBA CORP

N/A

APPL-NO:

JP61165023

APPL-DATE:

July 14, 1986

INT-CL (IPC): C23F004/00

US-CL-CURRENT: 134/2, 426/656, 426/661

### ABSTRACT:

PURPOSE: To simply and safely clean a film forming apparatus and to prevent the rate of operation of the apparatus from lowering by converting a high m.p. metal sticking to the inner wall of the deposition chamber in which a film is formed into oxide or halide, which is then sublimed by heating and removed from the chamber.

CONSTITUTION: A film of a high m.p. metal such as W, Mo, Ta or Ti is formed on a substrate by sputtering, chemical vapor growth under reduced pressure or other method in the deposition chamber of a film forming apparatus. Gaseous O<SB>2</SB> or halogen is then introduced into the chamber to convert the high m.p. metal sticking to the inner wall of the chamber into oxide or halide. The resulting oxide has about 700∼800°C subliming point and the resulting halide has about 300∼500°C subliming point. The oxide or halide can be simply sublimed and removed by heating to a temp. above the subliming point.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

5/23/05, EAST Version: 2.0.1.4

## 19日本国特許庁(JP)

@特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-20490

⑤Int,Cl,¹
C 23 F 4/00

識別記号

庁内整理番号 E-6793-4K ❸公開 昭和63年(1988)1月28日

E-6793-4K A-6793-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

9発明の名称

膜形成装置の清浄化方法

②特 願 昭61-165023

❷出 願 昭61(1986)7月14日

砂発 明 者 中 田

錬 平

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

8P 148 2

1. 発明の名称

膜形成装置の清浄化方法

2. 特許請求の範囲

膜形成を行う堆積室内壁に付着した高融点金融を、酸化物又はハロゲン化物に変換して、堆積室より昇華除去することを特徴とする膜形成装置の清浄化方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、高融点金属膜形成を行う装置の堆 務室内の清浄化方法に関する。

(従来の技術)

タングステン(W)。モリブデン(Mo)。タンタル(Ta)、チタン(Ti)等の高融点金属は、比抵抗が数~数十μΩ・cmと多精品シリコン製に比べて1~2桁低く、しかも550で以上の高温工程に耐えられるため、各種半導体装置の電極および配陰材料として注目されている。高級

点金属膜は、スパッタリング装置や減圧気相化学 成技(LPCVD)装置等により形成される。こ れらの誤形成装置は一般に、基板材料を保持しそ の上に膜堆積を行うための堆積室と、この堆積室 内に導入するガスの温度や組成を制御するガス制 御系および堆積室内のガスを排出する排気系によ り構成されている。いずれの装置を用いても、膜 形成を行うと堆積室内壁や墓板材料を保持するホ ートなどにも高融点金温度が付着する。膜形成を 縄返し実施した場合、堆積室内壁およびボート上 に堆積した百敗点金属はもともと密着性が良くな いので、昇進、降道の熟サイクルによるストレス により剥がれ落ちる。剥がれ落ちた膜は、彼処理 移板上に被着して粒子状の欠陥を生じさせる。こ れは、直密度集積回路の微和回路形成にとって大 きい障害となっている。従ってこのような膜のは がれが生じないように、堆積室は定期的な洗浄が 必算である.

その様な堆積室の洗浄方法としては、装置を分解し、堆積室内をフッ酸と硝酸の混合液でエッチ

ングする方法、あるいは三フッ化資素(NFI)を用いたプラズマクリーニング法が知られている。しかし、前者の分解洗浄法は、装置の分解。相立て等に非常に時間がかかり、装置の稼働率低下を招く。機者のプラズマクリーニング法は、三フッ化変素が非常に有機であり、また高温では異物特に異なるガスと接触すると発火する可能性があり非常に危険である。

### (発明が解決しようとする問題点)

以上のように従来の高融点金属膜形成装置の 洗浄方法は、手間がかかるか、又は大きな危険を 伴う、といった問題があった。

本発明はこの様な問題を解決した、裏腹点金属 機形成装置の堆積室の消浄化方法を提供すること を目的とする。

### [発明の構成]

## (問題点を解決するための手段)

本発明は、高融点金属膜形成装置の推稳室内 壁に堆積した高融点金属を、酸化物又はハロゲン 化物の形にして昇華除去することを特徴とする。

する。

 (作用)

嘉融点金属は、200℃以上の既化性雰囲気 中で裁化され、数化タングステン(WOョ)、酸 化モリプテン(MoOョ)、酸化タンタル (TazOs)、数化チタン(TiOz)などを 生成する。また高酸点金属はハロゲンガスと比較 的低温で反応して(フッ素とは常温、塩素とは 300℃以上)、塩化タングステン(WCgs)。 塩化モリプデン(MoC'és)等のハロゲン化物 を生成する。これら高融点金属の酸化物およびハ ロゲン化物は非常に昇華し繋い。高融点金属酸化 物の場合700~800℃、高騰点金属ハロゲン 化物の場合300~500℃に昇草点があるもの が多い。従って堆積室内壁に堆積した高離点金属 を、酸化雰囲気あるいはハロゲンガス雰囲気下で 酸化物あるいはハロゲン化物とし、これをその昇 **草点以上の過度にすることにより簡単に昇草除去** することができる。

### (実施例)

以下、本発明の実施例を図面を参照して説明

様の操作を繰り返し行うと、反応管1の内壁およびボート9に堆積するW製は膜厚が次第に大きくなる。このように堆積したW製は、堆積温度や反応管内型およびボートの表面状態により異なるが、0.2μπ以上になると非常に剥がれ易くなることが変験的に確認されている。

より貫体的なデータを挙げれば、反応炉内温度を800℃、圧力1 torr、酸素分圧0、1 torrの条件で処理を行ない、約0、2μπの厚さに堆積

### 特開昭63-20490(3)

していたW膜を約2時間でほぼ完全に除去することができた。

### [発明の効果]

以上述べたように本発明によれば、高融点金属 機形成装置の堆積室内壁に付着した高融点金属膜 を、酸素ガス又はハロゲンガスの供給と加熱とい う梱めて簡便な方法で除去することができる。本 発明の方法は、装置の分解、相立てを必要としないから、装置の役割率低下をもたらすことなく、また取り扱いが危険なエッチングガスを用いることもないので、実用上の効果が大である。

### 4. 図面の簡単な説明

図は本発明の一実施例を説明するための気相成 接装置である。

1 … 石英製反応管(堆積室)、 2 … ヒータ、 3 ~ 5 … ボンベ、 6 … 水冷トラップ、 7 … 真空ボンプ、 8 … 独処理器板、 9 … 石英製ポート、 1 0 ~ 1 2 … パルプ。

出版人代理人 弁理士 羚红武彦

